

上海润欣科技股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或“公司”）于 2016 年 7 月 16 日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《前次募集资金使用情况报告》和《前次募集资金使用情况鉴证报告》。经事后核查，现对披露的部分内容予以更正如下：

原公告：“前次募集资金使用情况对照表”

更正前后数据见附件 1。

更正内容：工控 MCU 与 ARM 嵌入式系统研发项目和智能手机关键元件开发和推广项目，项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）填写有误，相应修改项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）为“不适用”和“不适用”；现有产品线规模扩充项目，项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）表述方式修改，相应修改项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）为“不适用”。

除上述更正外，原《前次募集资金使用情况报告》和《前次募集资金使用情况鉴证报告》中的其他事项保持不变，更正后的内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

由此造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将进一步加强信息披露文件的编制和传递过程中管理、审核的工作力度，不断提高信息披露质量，避免类似问题出现。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2016年8月25日

附件1:前次募集资金使用情况对照表

原内容为:

单位:人民币万元

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额(注2)	实际投资金额(注3)	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	工控MCU与ARM嵌入式系统研发项目	工控MCU与ARM嵌入式系统研发项目	4,502.17	4,502.17	4,502.17	4,502.17	4,502.17	4,502.17	-	2013年1月1日
2	智能手机关键元件开发和推广项目	智能手机关键元件开发和推广项目	15,671.67	9,840.00	9,860.08	15,671.67	9,840.00	9,860.08	20.08	2013年1月1日
3	现有产品线规模扩充项目	现有产品线规模扩充项目	7,000.00	2,687.83	2,687.83	7,000.00	2,687.83	2,687.83	-	-

更正为:

单位:人民币万元

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额(注2)	实际投资金额(注3)	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	工控MCU与ARM嵌入式系统研发项目	工控MCU与ARM嵌入式系统研发项目	4,502.17	4,502.17	4,502.17	4,502.17	4,502.17	4,502.17	-	不适用
2	智能手机关键元件开发和推广项目	智能手机关键元件开发和推广项目	15,671.67	9,840.00	9,860.08	15,671.67	9,840.00	9,860.08	20.08	不适用
3	现有产品线规模扩充项目	现有产品线规模扩充项目	7,000.00	2,687.83	2,687.83	7,000.00	2,687.83	2,687.83	-	不适用